AMPLIFICATION CIRCUIT AND POSITION DETECTION DEVICE USING THE SAME

Publication number: JP11287668

Publication date:

1999-10-19

Inventor:

AOYAMA MASANORI; MAKINO YASUAKI; SHINODA

TAKESHI

Applicant:

DENSO CORP

Classification:

- international:

G01P3/42; G01D3/032; G01D5/14; G01D5/244; G01D5/245; G01P3/488; G01R33/09; H01L27/22; H03F1/30; G01P3/42; G01D3/028; G01D5/12; G01R33/06; H01L27/22; H03F1/30; (IPC1-7): G01D5/245; G01D5/245; G01P3/42; G01P3/488;

G01R33/09; H01L27/22; H03F1/30

~ European:

G01D5/14B2; G01D3/032; G01D5/244D; G01R33/09

Application number: JP19980337245 19981127

Priority number(s): JP19980337245 19981127; JP19980023601 19980204

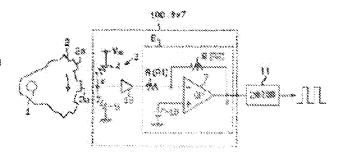
Report a data error here

Also published as:

US6252395 (B1)

Abstract of JP11287668

PROBLEM TO BE SOLVED: To keep outputs almost constant even if temperature chances. SOLUTION: Magnetoresistive elements 4, 5 detect changes in magnetic field caused by a gear 2 rotating in conjunction with a shaft 1. An amplification circuit 6 has a gain-determining input resistance 8 placed at the input terminal of an operational amplifier 7 and a gain-determining feedback resistance 9 placed on a feedback course from the output terminal to the input terminal of the operational amplifier 7, and signals outputted from the magnetoresistive elements 4, 5 having temperature characteristics are inputted to the amplification circuit 6, which in turn amplifies the signals for output. The gaindetermining input resistance 8 and the gaindetermining feedback resistance 9 are constructed of a P well region and a P<+> region and have temperature characteristics, and the temperature characteristics of gains specified by the gain-determining input resistance 8 and the gain-determining feedback resistance 9 cancel out the temperature characteristics of the magnetoresistive elements 4, 5.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出版公開番号

特開平11-287668

(43)公朔日 平成11年(1998)10月19日

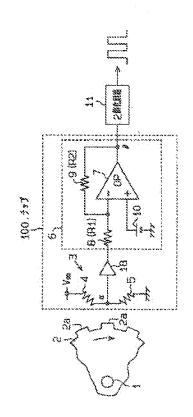
(51) Int.Cl.*	識別記号	Fİ
G01D 5/245		G01D 5/245 F
	102	102E
G01P 3/42		G01P 3/42 H
3/488		3/488 D
G01R 33/09		H01L 27/22
		審査請求 未請求 請求項の数11 OL (金 12 頁) 級終頁に続く
(21)出願番号	特額平10-337245	(71) 出額人 090004260
		株式会社デンソー
(22)出版日	平成10年(1998)11月27日	愛知県刘谷市昭和町1丁目1番地
		(72)発明者 脅山 正紀
(31)優先権主張番号	特顯平10-23601	愛知縣刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会
(32)優先日	平10(1998) 2月4日	社デンソー内
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者 牧野 泰明
		爱知県刘谷市昭和町1丁目1番地 株式会
		社デンソー内
		(72)発明者 篠田 丈司
		愛知區刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会
		社デンソー内
		(74)代理人 弁理士 展田 惨宣

(54) 【発明の名称】 増幅回路及びそれを用いた位置検出装置

(67) 【要約】

【課題】温度が変化しても出力をほぼ一定に維持することができる増幅四路及びそれを用いた位置検出装置を提供する。

【解決手段】磁気抵抗素子4,5はシャフト1と連動して回転するギャ2による磁界の変化を検出する。増幅回路6はオペアンプ7における入力端子にゲイン決定用入力抵抗8が配置されるとともに、オペアンプ7の出力端子から入力端子への帰避経路にゲイン決定用帰還抵抗9が配置され、温度特性を育する磁気抵抗素子4,5の出力信号を入力して増幅して出力する。ゲイン決定用入力抵抗8およびゲイン決定用帰還抵抗9はPウエル領域とP「領域とにより構成され、温度特性を有し、かつ、ゲイン決定用入力抵抗8およびゲイン決定用帰還抵抗9にて規定されるゲインの温度特性が磁気抵抗素子4,5の温度特性を相殺する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 温度特性を有する素子からの信号を入力 するオペアンプと、

1

前記オペアンプにおける入力端子に配置されたゲイン決 定用入力抵抗と、

前記オペアンブの出力端子から入力端子への帰還経路に 配置されたゲイン決定用帰還抵抗と、を備えた増幅回路 において、

前記ゲイン決定用入力抵抗およびゲイン決定用帰還抵抗 は温度特性を有し、かつ、ゲイン決定用入力抵抗および 10 ゲイン決定用帰還抵抗にて規定されるゲインの温度特性 が前記素子の温度特性を相殺するものとしたことを特徴 とする増幅照路。

【請求項2】 前記素子は、ロータの回転に伴う磁界の 変化を電気信号に変換して取り出すための磁気検出業子 である請求項1に記載の増幅回路。

【請求項3】 前記ゲイン決定用入力抵抗とゲイン決定 用帰選抵抗の温度特性が異なる請求項1に記載の増幅回 路。

【請求項4】 前記ゲイン決定用入力抵抗とゲイン決定 20 用帰選抵抗の温度特性が共に正である請求項1に影載の 増幅阻路。

【請求項5】 前記ゲイン決定用入力抵抗とゲイン決定 用帰還抵抗は不純物拡散抵抗により構成したものである 請求項1に記載の増編回路。

【請求項6】 前記オペアンプはMOS工程素子にて構成され、ゲイン決定用入力抵抗とゲイン決定用帰還抵抗は、Pウエル領域とP 領域により構成したものである 請求項5に記載の境幅回路。

【請求項7】 前記ゲイン決定用入力抵抗とゲイン決定 30 用帰煙抵抗は半導体基板内において隣り合う素子である 請求項6に記載の増幅囲路。

【請求項8】 磁性材料からなり、運動方向において歯を多数有し、かつ、当該歯の問題として少なくとも2種類以上有する移動部材と。

前記移動部材に向けてバイアス磁界を発生するバイアス 磁界発生手段と、

前記移動部材と前記パイアス磁界発生手段との間に配置 され、前記移動部材の移動に伴って変化する前記パイア ス磁界の向きを検出する磁気抵抗素子と、

増幅率を決定する2種類の抵抗部材を有し、前配磁気抵 抗素子からの出力信号を増幅する増幅回路と、

増幅回路からの増幅された信号を所定のしきい値により 2値化信号に変換する2値化手段と、を備え、

前記級気抵抗素子は温度特性を有し、かつ前記抵抗部村 は前記磁気抵抗素子の温度特性とは反対の湿度特性を有 し、これによって前記増幅回路からの増幅された信号を 前記級気抵抗素子の温度特性の影響が抑制されたものと した位置検出装置。

【請求項9】 磁性材料からなり、移動方向において等 50

関係に同一の歯を多数有するとともに、等間隔に配置した歯とは異なる歯または歯の欠落部を有する移動部材 レ

前記移動部材に向けてパイアス磁界を発生するパイアス 磁界発生手段と、

前記移動部材と前記パイアス磁界発生手段との間に配置 され、前記移動部材の移動に伴って変化する前記パイア ス磁界の向きを検出する磁気抵抗薬子と、

増幅率を決定する2種類の抵抗部材を有し、前記磁気抵 抗義子からの出力信号を増幅する増幅回路と。

増幅国路からの増幅された信号を所定のしきい値により 2億化信号に変換する2億化手段と、を備え、

前記級気抵抗素子は温度特性を有し、かつ前記抵抗部材 は前記磁気抵抗素子の温度特性とは反対の温度特性を有 し、これによって前記増幅回路からの増幅された信号を 前記磁気抵抗素子の温度特性の影響が抑制されたものと した位置検出装置。

【請求項10】 前記パイアス磁界の向きを検出する際 の前記増幅回路からの増幅後の信号レベルが、当該位置 検出装置の使用湿度範囲内において所定レベル以下とな らないように、前記抵抗部材の湿度特性が設定されてい る請求項8または9に記載の位置検出装置。

【請求項11】 輸記移動部材は回転部材であり、移動部材の外周部に歯を形成した請求項8~10のいずれか1項に記載の位置検出装置。

【発明の詳細な説明】

[0.001]

【発明の属する技術分野】この発明は、業子からの信号を増幅する増幅回路に関し、例えば、磁気抵抗素子やホール素子等の磁気検出素子を用い、同素子からの微小信号を取り扱う波形処理回路を具備した磁気回転検出装置に適用すると好適なものである。

[00002]

【従来の技術】従来、自動車エンジン用回転数(回転 角)センサとして、磁気抵抗素子(MRE)を用いたも のがある。これは、回転軸に固定したギヤに対向して磁 気抵抗素子を配置し、ギヤの回転に伴う磁界の向きの変 化を電気信号に変換して取り出すものである。また、後 段の波形処理回路において、ギヤの南に合わせたsin 波または方形波またはsin⁵ 8 状の微小信号を一定倍 増幅し、しきい値と比較することにより、ギヤの凹転角 に見合った2値化信号(パルス)が得られる。

【0003】また、この種の磁気回転検出装置において、特開平2~38920号公報や特開平5~71980号公報等に開示されているように、磁気抵抗素子は温度が変化した場合に出力値が変化してしまうので、温度補管機能を持たせるようにしている。より具体的には、増幅回路を構成するオペアンプにおけるゲイン決定用抵抗として温度特性を有する抵抗を用いるものである。

【0004】ところが、この手法を用いることにより、

ある程度温度補償されるが十分でなく、温度補償をより 完全な形で行う技術の開発が望まれている。つまり、磁 |気抵抗器子の出力信号が温度特性(高温時に減少)||を持 っているために、一定倍増幅された信号は、高温時に信 号振幅が減少してしまう。このため、S/N比が低下し てセンサ出力パルスの角度精度が悪化してしまう。即 ち、温度が上昇すると、S/N比におけるN成分である 図路誤差が一定であるが、S/N比におけるS成分であ る磁気抵抗素子の出力信号が低下するので、S/N比が 低下し精度悪化を招く。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】そこで、この発明の目 的は、温度が変化しても出力をほぼ一定に維持すること ができる増幅回路及びそれを用いた位置検出装置を提供 することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】請求項1に記載の増幅间 路は、ゲイン決定用入力抵抗およびゲイン決定用帰澤抵 抗は温度特性を有し、かつ、ゲイン決定用入力抵抗およ びゲイン決定用帰還抵抗にて規定されるゲインの温度特 20 性が素子の温度特性を相殺するものとしたことを特徴と している。

【0007】よって、ゲイン決定用入力抵抗およびゲイ ン決定用帰還抵抗にて規定されるゲインの温度特性が素 子の温度特性を相殺するので、増幅後の信号は温度が変 化してもほぼ一定に維持することができる。

【0008】ここで、請求項2に記載のように、前記素 子を、ロータの回転に伴う磁界の変化を電気信号に変換 して取り出すための磁気検出素子とすると、磁気回転検 出装置として好ましいものとなる。

【0009】また、請求項3に記載のように、ゲイン決 定用入力抵抗とゲイン決定用帰還抵抗の温度特性が異な るものとしたり、請求項4に記載のように、ゲイン決定 用入力抵抗とゲイン決定用帰還抵抗の温度特性が共に正 であるものを使用すると、好ましいものとなる。

【0010】さらに、請求項5に記載のように、ゲイン 決定用入力抵抗とゲイン決定用帰還抵抗は不純物拡散抵 抗、より基体的には、請求項6のようにオペアンプをM OS工程素子にて構成した場合におけるPウエル領域と P 領域により構成すると、好ましいものとなる。

【0011】また。請求項7に記載のように、前記ゲイ シ決定用入力抵抗とゲイン決定増帰選抵抗とを、半導体 差板内において隣り合う素子とすると、好ましいものに なる。

【0012】また。請求項8,9,10に記載の位置検 出装置においては、パイアス磁界の振れ角が小さくなり 出力信号が小さくなろうとするが、磁気抵抗素子の温度 特性とは反対の湿度特性を有する抵抗部材によって増幅 することにより、増幅回路からの増幅後の信号レベルの 低下を防ぐことができ、次の2値化処理においても2値 30 され、大小関係にて2億化された信号 (パルス信号) に

化信号のエッジのシフトを抑制することができ、高精度 な2値化出力が得られる。

[0013]

【発明の実施の形態】 (第1の実施の形態) 以下、この 発明を具体化した第1の実施の形態を図面に従って説明 する。

【0014】本実施の形態においては、磁気関転センサ およびそのセンサ信号の液形処理回路を具備した磁気回 転検出装置に具体化している。より詳しくは、磁気回転 10 検出装置はエンジンの回転位置検出のための装置であ る。図1には、磁気回転検出装置の回路図を示す。

【0015】図1に示すように、シャフト1はエンジン の駆動(回転)に伴い1/2の回転速度で回転する。シ ャフト1にはギヤ2が商定され、ギヤ2は磁性材料より なり、外周面に多数の歯2aが形成されている。磁気囲 転センサ (回転角センサ) 3はギャ2に対向配置された 一対の磁気抵抗素子(以下、MREという) 4, 5を有 している。磁気検出素子としてのMRE4、5は、5ボ ルトの電源VDDに対し直列に接続され、可変分圧回路 (ブリッジ)を構成している。そして、MRE4.5 は、ロータであるギヤ2の回転に伴う磁界方向の変化に 応じて抵抗値が変化する。これにより、MRE4、5の 中点(ブリッジの中点)αにおいてギヤ2の回転に伴う 磁界方向の変化が電気信号に変換されて取り出される。 【0016】図1のMRE4、5の中点αには、反転増 幅回路8が接続されている。反転増幅回路8はオペアン プスとゲイン決定用入力抵抗8とゲイン決定用帰還抵抗

9と定電圧団路10とからなる。つまり、MRE 4、5 の中点αはゲイン決定用入力抵抗8を介してオペアンプ - 7の反転入力端子に接続され、オペアンプ?の非反転入 力端子には定意圧閉路10が接続されている。さらに、 オペアンプでの出力端子はゲイン決定用帰業抵抗りを介 して負帰還がかけられている。つまり、オペアンプアの 出力場子から炭転入力端子への帰遷経路にゲイン決定用 帰還抵抗9が配置されている。なお、図1中の符号18 は、MRE4、もの中点なからの出力をインビーダンス 変換するバッファ回路である。

【0017】この増幅無路6においてMRE4、5の中 点αでの電圧変化(センサ信号)が増幅される。増幅回 40 路6の信号増編率(ゲイン)は、ゲイン決定用入力抵抗 8の抵抗額R1とゲイン決定用帰還抵抗9の抵抗値R2 とにより、一R2/R1にて規定される。

【0018】オペアンブでの出力端子は2億化回路11 に接続されている。本実施形態においては2億化回路1 1として、図2に示すようにコンパレータ12を用い、 コンバレータ12の一方の入力端子に前途のセンサ信号 が入力されるとともに他力の入力端子には定義応知路1 7が接続されている。よって、2億化回路 11において 交流波形の信号としきい値レベル(所定電位)とが比較

6

変換される。

【0019】ここで、図1におけるMRE4、5とオペアンプ7とゲイン決定用入力抵抗8とゲイン決定用帰選抵抗9とはチップ100に形成され、ワンチップ化されている。図3には、このワンチップ化されたチップの断面図を示す。

【0020】図3において、シリコンチップにはMRE 形成領域13とオペアンプ形成領域14とPウエル抵抗 形成領域15とP^{*}抵抗形成領域16を有する。つま り、MRE形成領域13において図1のMRE4、5が 10 形成され、オペアンプ形成領域14において図1のオペ アンプ7が形成され、Pウエル抵抗形成領域15に図1 のゲイン決定用帰選抵抗9が形成され、P^{*}抵抗形成領域 域16に図1のゲイン決定用入力抵抗8が形成されている。

【0021】以下、図3を詳細に説明する。MRE形成領域13において、N型シリコン基板20の上にはLOCOS酸化膜21が形成され、LOCOS酸化膜21の上にMREとしてのNi-Co合金薄膜22が形成されている。Ni-Co合金薄膜22の上にはシリコン酸化 20膜23が形成され、Ni-Co合金薄膜22はコンタクトホール24g、24bにてアルミ配線材25g、25 bと接続されている。

【0022】また、オペアンプ形成領域14において、 N型シリコン基板20の表層部にはPウエル領域26が 形成され、Pウエル領域26の上部にはLOCOS酸化 膜21が無く薄いゲートシリコン酸化膜28が形成され ている。このゲートシリコン酸化膜28の上にはボリシ リコンゲート電極31が配置されている。ポリシリコン ゲート電極31の両側でのPウエル領域26の表層部に 30 はN型ソース領域29とN型ドレイン領域30が形成さ れている。ソース領域29とドレイン領域30はコンタ クトホール32a, 32bにてアルミ配線材33, 34 と接続されている。このようにしてNチャネルMOSト ランジスタT r 1 が構成され、このNチャネルMOSト ランジスタTェ 1および図示しない抵抗等により図1の オペアンプラが構成されている。つまり、オペアンプラ はMOS工程素子にて構成され、図1の増幅回路6はM OS演算増幅器となっている。

【0023】さらに、図3のPウエル抵抗形成領域15において、N型シリコン基板20の表層部にはPウエル領域35が形成され、Pウエル領域35の上部にはLOCOS酸化膜21が無くシリコン酸化膜37が形成されている。Pウエル領域35はコンタクトホール38a、38bにてアルミ配線材39、40と接続されている。アルミ配線材39と40との間におけるPウエル領域35が抵抗成分となる。このようにして図1のゲイン決定用帰還抵抗9がPウエル領域35よりなる抵抗として形成されている。

【0024】図3のP 抵抗形成領域16において、N

型シリコン基板20の表層部にはP^{*} 領域41が形成され、P^{*} 領域41の上部にはLOCOS酸化膜21が無くシリコン酸化膜42が形成されている。P^{*} 領域41はコンタクトホール43a, 43bにてアルミ配線材44。45と接続されている。アルミ配線材44と45との間におけるP^{*} 領域41が抵抗成分となる。このようにして図1のゲイン決定用入力抵抗8がP^{*} 領域41よりなる抵抗として形成されている。

【0025】このようにオペアンプ7、ゲイン決定用帰選抵抗9、ゲイン決定用入力抵抗8は、MOS工程の素子より構成されている。このように帰選抵抗9と入力抵抗8をMOSトランジスタのPウエル領域とP^{*}領域により形成しているため、形成工程が複雑化することはない。また、帰選抵抗9と入力抵抗8とが半導体基板20内に形成され、かつ、隣り合う位置に形成されているため、基板を伝搬するノイズが2つの抵抗の関係によりキャンセルされる。また、2つの抵抗の素予間の温度差がないため設計どおりの特性が得られる。

【0026】なお、LOCOS酸化膜21の下のN 層はチャネルストッパである。また、このN 層はなくてもよい。次に、このように構成した磁気回転検出装置の作用について説明する。

【0027】エンジンの駆動に伴い図1のギャ2が回転する。すると、MRE4,5は、ギャ2の回転に伴う磁界方向の変化に応じて抵抗値を変化させる。これにより、MRE4,5の中点αの電圧が図4に示すように変化し、交流波形を有する回転角センサ信号として出力される。

【0028】回転角センサ信号は反転増幅回路6において増幅される。反転増幅回路6の出力波形(オペアンプ7の出力端子8での信号波形)は、図4に示すようにセンサ出力に対し所定の倍率(-R2/R1)だけ増幅されたものとなる。

【0029】そして、反転増幅回路6の出力信号は2値 化回路11に入力され、図2のコンパレータ12におい て図4に示すように増幅後のセンサ信号と所定範位L1 (しきい値)とが比較され、交流センサ信号が2億化さ れた信号として出力される。この2値化された信号がカ ウンタ(図示略)によりカウントされ、エンジンの回転 位置検出が行われる。

【0030】ここで、増幅回路6においてゲイン決定用入力抵抗8およびゲイン決定用添選抵抗9は温度特性を有し、かつ、ゲイン決定用入力抵抗8およびゲイン決定用帰還抵抗9にて規定されるゲイン(-R2/R1)の温度特性がMRE4、5の温度特性を相殺する。

【0031】以下、この相殺効果について詳しく述べる。図5には、MRB4、5の抵抗変化率(感度)の温度特性の測定結果を示す。つまり、図5において、横軸には温度をとり、縦軸には室湿比をとっている。ここ

50 で、室福比とは、第温27℃での因为信号における振幅

W1(図4参照)に対する各温度での出力信号における 振幅W1'の比W1'/W1である。この図5から、N i-Co合金薄膜よりなるMRE4、5は、抵抗変化率 の温度特性が負の特性、具体的には約-4300ppm ╱Cを有する。

【0032】図6には、ゲイン決定用入力抵抗8の温度 特性の測定結果を示す。図6において、横軸には温度を とり、縦軸には室温比をとっている。ここで、室温比と は、一定の振幅を有する交流信号を増幅回路6に入れる ようにし、かつ、ゲイン決定用帰還抵抗9を温度特性が 10 に対し、本例においては、-40℃から150℃の範囲 無いものとし、窓温27℃での出力係号における振幅W 2 (図4参照) に対する各温度での出力信号における振 幅W2'の比W2'/W2である。この図6から、ゲイ ン決定用入力抵抗8はMOSI程にて作製されるP 抵 抗で構成され、抵抗値の温度特性は、約+1120pp m/℃である。よって、ゲイン決定用入力抵抗8の抵抗 値R1は、

 $R1 = R1 (27\%) \times \{1+1120ppm/\% \times \}$ $\{T-27\}$

と表される。ただし、R1 (27℃) は27℃時のR1 の抵抗値。

【0033】図7には、ゲイン決定用帰還抵抗9の温度 特性の測定結果を示す。関7において、横軸には温度を とり、縦軸には室道比をとっている。ここで、窯温比と は、一定の振幅を有する交流信号を増幅四路6に入れる ようにし、かつ、ゲイン決定用入力抵抗8を温度特性が 無いものとし、窒温27℃での出力信号における振幅W 2 (図4参照) に対する各温度での出力信号における振 幅W2'の比W2'/W2である。この図7から、ゲイ ン決定用帰還抵抗 9 はMOSI程にて作製される Pウエ 30 ル抵抗で構成され、抵抗値の温度特性は、約+5400 ppm/Cである。よって、ゲイン決定用帰還抵抗9の 抵抗値R 2は、

 $R2=R2 (27\%) \times \{1+5400ppm/C\times$ (T-27)

と表される。ただし、R2 (27℃) は27℃時のR2 の抵抗値。

【0034】このように、ゲイン決定用入力抵抗8とゲ イン決定用帰還抵抗9の温度特性が異なり、かつ、両抵 抗8,9の温度特性が共に正である。図8には、温度特 性の異なる二種類の不純物拡散抵抗8,9にて構成した 増幅回路もにおけるゲインの温度特性の測定結果を示 す。この図8において○にて計算によるゲインの温度特 性を併配している。つまり、ゲイン決定用入力抵抗8と ゲイン決定用帰還抵抗9を用いた増幅回路6のゲインの 温度特性は計算上、次のように表せる。

ゲインニーR2/R1

 $=-R2(27\%) \times \{1+5400ppm/C\times (T)\}$ -27) /R1 (27°C) × (1+1120ppm/ $\mathcal{O}\times (T-2.7)$

図9には、増幅後の出力振幅の温度特性の測定結果を示

【0035】そして、ゲイン決定用入力抵抗8およびゲ イン決定用帰還抵抗9として湿度に対し不感なものを用 い温度特性補償機能がない場合においては、雰囲気温度 が-40℃から150℃の範囲で変化した際には、図5 に示すように、一40℃での霊温比が1、3であり、1 50℃での窯温比が0.55であり、1-(055/ 1.3) = 5.5%となり、振幅が5.5%減となる。これ で温度が変化した場合において、図りに示すように、最 も小さな宝温比が約0.9であり、1-0.9≈10% となり、約10%減に抑えられる。

【0036】よって、2値化回路11の出力信号(2値 化出力)は、温度に依らず(温度が変化しても)変定し た精度が得られる。このように本実施形態は、下記の特 徴を有する。

(イ) オペアンプラとゲイン決定用入力抵抗8とゲイン 決定用帰還抵抗9とを具備した増幅回路6において、ゲ 20 イン決定用入力抵抗8およびゲイン決定用帰還抵抗9は 温度特性を有し、かつ、ゲイン決定用入力抵抗8および グイン決定用帰還抵抗9にて規定されるゲイン(- R 2 /R1)の温度特性がMRE4,5の温度特性を相殺す るものとした。よって、温度が変化しても増幅回路6の 出力をほぼ一定に維持することができ、安定した2億化 出力が得られる。また、不純物拡散抵抗8,9の不純物 濃度の調整やイオン種を選択して使用することにより任 慧の温度特性を有するものとすることができる。

(ロ) ゲイン決定用入力抵抗8とゲイン決定用帰還抵抗 9の温度特性が異なるものとし、その温度特性が共に正 であるものとした。さらに、オペアンプ7はMOSI程 素子にて機成され、ゲイン決定用入力抵抗8とゲイン決 定用帰還抵抗9は、Pウエル領域26とP 領域41に より構成したものとした。このようにすると、両抵抗 8,9はMOS工程にて製造され、信頼性の向上および コストダウンを図ることができ、実用上好ましいものと なる。

【0037】第1の実施の形態の応用例を、以下に説明 する。上述した例では、磁気検出素子として、Ni-C っ薄膜よりなるMRE4、5を用い、その温度特性の温 度補償を行う場合を挙げたが、その他の磁気検出業子 (例えばホール素子) を用いて感度の温度特性を補償す る場合に適用してもよい。

【0038】 また、図10に示すように、抵抗9として 複数種の福度特性を持った抵抗9a、9bを直列に接続 したものとしたり、図11に示すように、抵抗9として 複数種の温度特性を持った抵抗9a、9bを並列に接続 したものとしてもよい。この場合、抵抗ga、95のろ ちの一方を闊定抵抗とし、他方をトリミング抵抗とする 50 ことにより、温度補償値を機関整することができる。

10

【0039】さらに、ゲイン決定用抵抗8,9は、不終物拡散層としたが、ポリシリコンにて構成してもよい。さらには、ゲイン決定用抵抗8,9は、半導体工程のものに限らず温度特性を有するものであればよい。具体的には、外付けの抵抗(例えばサーミスタチップ)を用いる。

【0040】また、図4のように2値化回路として1つのしきい錐L1を有するものではなく、図12に示すように、最大しきい値レベルLmaxと最小しきい値レベルLminを越えたときHレベルとし、最大しきい値レベルLmaxより下がったときLレベルとなるようにしてもよい。この場合において、従来技術ではMRE出力信号の低下により、波形処理可能な許容限界を下まわり(Lmax~Lmin の範囲内の信号波形となってしまい)、2億化信号が得られなくなることも考えられるが、本例においては所望のしきい値レベル範囲(Lmax~Lmin)をクロスする大きさの信号まで練実に増幅することができ、2億化信号が得られないといったことが訓避される。

【0041】さらに、これまでの説明においては磁気回転検出装置に適用した場合について述べたが、ビエゾゲージ式半導体圧力センサにおけるビエゾ抵抗素子からの印加圧力に応じた電気信号を増幅する場合に適用することも可能である。

(第2の実施の形態)次に、第2の実施の形態を、第1 の実施の形態の形態との相違点を中心に説明する。

【0042】図13には本実施の形態における磁気回転 検出装置を示す。図14には、磁気回転検出装置の位置 関係および電気的構成を示す。図15にはギヤの歯の展 類図、波形図等を示す。

【0043】図13において、シャフト1はエンジンの 駆動(回転)に伴い1/2の回転速度で回転する。シャ フト1にはギャ2が固定され、ギャ2は磁性材料よりな り、外周面(外周部)に多数の歯50が形成されてい る。ここで、歯50はシャフト1を中心にして90°毎 に4種類の歯51、52、53、54からなり、各歯5 1、52、53、54は藍の間隔(ピッチ)が異なって いる。つまり、歯51を有する第1領域21では歯の間 隔P1が最も狭く、歯52を有する第2領域Z2での歯 の間隔 P 2、 歯 5 3 を有する第 3 領域 Z 3 での歯の間隔 P3、歯54を有する第4領域Z4での歯の間隔P4の 類に広くなっている(P1<P2<P3<P4)。この ように、移動部材としてのギヤ2(回転部材)は、運動 方向である回転方向において歯50を多数有し、かつ歯 の間隔として少なくとも2種類以上有するものとなって いる。

【0044】また、バイアス磁界発生手段としてのバイ アス酸石55が備えられ、ギヤ2に向けてバイアス磁界 を発生する。ギヤ2とバイアス磁石55との間にはMR E(磁気抵抗案子)4、5が配置され、ギヤ2の回転に 50 【0045】一方、図14に示すように、増幅回路6 は、図1に示した如くオペアンプ7と増幅率を決定する 2種類の抵抗部材としてのゲイン決定用入力抵抗8及び ゲイン決定用保護抵抗9を有し、MRR4 5からの出

伴って変化するバイアス磁界の向きを検出する。

ゲイン決定用帰還抵抗9を有し、MRE4、5からの出力信号を増幅する。図14の2億化回路(2億化手段) 11は増幅回路6からの増幅された信号を所定のしきい 億により2億化信号に変換する。つまり、sin波状の センサ出力信号(オペアンプラにて機線後の信息)を形

センサ出力信号(オペアンプ7にて増縮後の信号)を所 定のしきい値により2億化して2億化信号を得る。

【0046】ここで、MRE4、5は湿度特性を有し、かつ増幅個路6の抵抗8、9はMRE4、5の湿度特性とは反対の湿度特性を有し、これによって増幅回路6からの増幅された信号をMRE4、6の湿度特性の影響が抑制されたものにする。詳しくは、図15に示すように、バイアス磁界の向きを検出する際の増幅阻路6からの増幅後の信号レベルが、当該検出装置の使用湿度範囲内において所定レベル以下とならないように、増幅回路6の抵抗8、9の湿度特性が設定されている。より詳しくは、図15において、ギヤの歯51に対応する増幅後の出力レベルに比べ小さくなるが、歯51に対応する増幅後の出力レベルに比べ小さくなるが、歯51に対応する増幅後の出力レベルがしきい値とクロスするレベルを保持するように増幅回路6の抵抗8、9の温度特性が設定されている。

【9047】以下、第1の実施形態との対比を行いつつ 説明を加える。図1に示すMREを用いた回転検出装置 においては、ギヤ2の回転をMRE4、5に印加するバイアス磁界の方向の変位をMRE出力変化として捕らえ ることで検出するものである。MRE4、5はバイアス 磁界の方向の変化が大きければ出力の変化も大きくなる と言う特性を備えている。従って、回転するギヤ2の歯 2 a の間隔(ピッチ)によりバイアス磁界の方向の変化 (バイアス磁界の振れ角)が左右されるため、歯2 a の ピッチは大きく取ることが望ましい。

【0048】しかしながら、用途によってはギヤ2の歯2aのピッチが小さくなるような場合もあり得るものであり、その場合、バイアス酸界の扱れ角が大きく取れなくなる。特に、図13に示すように、歯50のピッチが複数種類存在する場合には、図15に示すように、狭いピッチP1と広いピッチP4とが存在し、この場合、バイアス機界の振れ角度が異なり、増幅後のセンサ出力もその振幅が図中d1、d2で示すように振れ角度の小さなd1値の方が振れ角度の大きなd2値よりも小さくなる。詳しくは、ピッチの広い歯54に対応する増幅後のセンサ出力の振幅を「100」とすると、ピッチの狭い歯51に対応する増幅後のセンサ出力の振幅は、例えば「60」程度となる(d1=0、6+d2)。

【0049】このような状態で2値化削略11において、所定のしさい値でもってセンサ出力を2値化し2値

化出力を得る場合に問題となるのが2値化出力の立ち上 がり、立ち下がりエッジの位置精度である。

【0050】即ち、図16に示すように、sin波状の センサ出力信号(オペアンプ7にて増幅後の信号)を所 定のしきい値により2値化信号を得るときにおいて、設 計時のしきい値(真のしきい値)に対して製造バランキ 等により実際のしきい値が真のしきい値に対して、例え ば所定の電位差ΔV(単位:ミリボルト)だけズレる場 合がある。このしきい値のシフトによって真のしきい値 により2億化する場合に対してエッジの立ち上がり・立 10 ち下がり位置がシフトする。

【0.051】図16(a)に示すように、センサ出力が 大きい場合には出力信号の傾きが急峻なため、2値化後 の信号(パルス信号)でのエッジ位置のシフト量は小さ い。しかし、図16(6)に示すように、センサ田力が 小さい場合には出力信号の傾きがなだらかになり、しき い値のシフト量AVが図16(a)の場合と同じであっ てもエッジシフト量は大きくなる。

$$R = (r 5 + \Delta r) / \{ (r 4 - \Delta r) + (r 5 + \Delta r) \}$$

= $(r 5 + \Delta r) / (r 5 + r 5)$

となる。 Aェ値は接続中点 a からの出力電圧の変化成分 に相当するが、このAr値はMRE4、5の温度により |変化してしまう(温度保数に依存する)。そこで、オペ アンプ7のゲインをMRE4、5の濃度係数とは逆の温 度係数とすることにより、センサ出力となるオペアンプ 7の出力8の値を温度に依らずほぼ一定とすることがで きる。

【0055】このような回転検出装置は、例えば軍両等 のエンジンのカム角あるいはクランク角センサのよう に、点火タイミングを決定するような非常に高いエッジ 30 位置精度が要求される場合に有効である。

【0056】尚、オペアンプでのゲインを予め大きく設 定することにより、温度特性の影響を少なくすることも 可能であるが、本実施形態においては遠幅率の上限が提 定されており、所定癒までしかゲインを大きくできな い。従って、このような条件のセンサ回路に本実施形態 の温度特性キャンセル機能は有効と言える。

【0057】以上のように、検出対象の回転部材である ギヤ2の歯50の間隔(ピッチ)が複数存在するような 場合、狭ピッチの歯のエッジの通過に伴うバイアス磁界 40 の振れ角が小さくなり出力信号が小さくなろうとする が、MRE 4、5の温度特性とは反対の温度特性を有す る抵抗8、9によって増幅することにより、増幅回路6 からの増幅後の信号レベルの低下を防ぐことができ、次 の2億化処理においても2億化信号のエッジのシフトを 排制することができ、高精度な2額化出力が得られるこ ととなる。

【0058】本実施形態の応用例を以下に説明する。ギ ヤ2は国転方向において歯を多数有し、かつ、当該歯の 問題として少なくとも2種類以上有するものとしたが、

* 【0052】このような状態で、更にMRE 4, 5の負 の温度特性にて高温時に出力が所定値以下に低下する と、更にエッジシフト量が増大することになり、エッジ シフト量の実使用における許容範囲を越えてしまう可能 性がある。

【0053】従って、上述の第1の実施形態に示したよ うに、増幅回路6でのオペアンプ7のゲインにてMRE 4,5の出力の温度変化を相殺することにより。オペア ンプアからの出力信号のレベルが所定値よりも低下しな いようになり、これによってエッジシフト量が温度によ って増大することが防止できる。

【0054】 温度変化を相殺するための抵抗値の設定値 に関して、より詳しくは、図14に示すMRE4、5の 配置によると、バイアス磁界に対する抵抗値変化が逆位 梱となる。ここで、MRE 4、5における磁気抵抗変化 成分を Δ xとし、それぞれのMRE 4、5の基本抵抗成 - 分をそれぞれェ4,ェ5とすると、MRE4,5の接続 中点αにおける分圧抵抗値Rは、

他にも、図17に示すように、回転方向において等間際 に囲一の歯60を多数有するとともに、等間隔に配置し た歯60とは異なる歯61を有するものとしたり、図1 8に示すように、他の欠落部62を有するものとしても よい。このような場合にも、増幅後の出力波形として歯 61を通過する際や歯の欠落部62を通過する際には擬 幅が大きくなり、増幅後の出力信号に対する2値化処理 の際に図16を用いて説明したような出力が大きい波形 と小さい波形が混在することとなるが、この場合におい ても商精度に2値化することができる。

【0059】また、本実施の形態においては、磁気回転 検出装置として説明したが、リニアセンサに具体化して もよい。つまり、回転運動ではなく線方面へ運動(往復 運動を含む)する場合においてその位置を検出する場合 にも適用できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 第1の実施形態における磁気回転検出装置の 回路图。

[图2] 2 値化回路の構成図。

【図3】 チップの断面図。

[3]4] 信号波形を示す図。

【図5】 温度特性の実測結果を示す図。

【図6】 温度特性の実測結果を示す図。

【图7】 温度特性の実測結果を示す図。

【図8】 湿度特性の実測結果を示す図。

【図9】 温度特性の実測結果を示す図。

【図10】 別例の磁気回転検出装置の回路図。

【図11】 別例の礎気回転検出装置の回路図。

【図12】 別例の信号波形を示す図。

【図13】 第2の実施の形態における磁気回転検出装

13

置を示す図。

【図14】 磁気回転検出装置の位置関係および電気的 構成を示す図。

【図15】 ギヤの歯の展開図、液形図等を示す図。

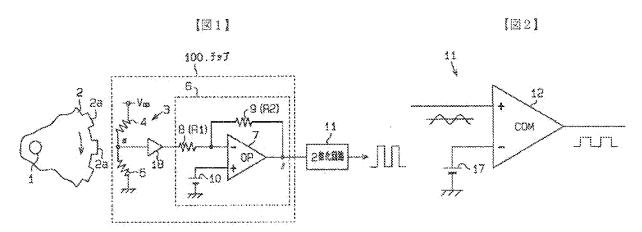
【図16】 波形図。

【図17】 別例の磁気回転検出装置を示す図。

【図18】 別例の磁気回転検出装置を示す図。

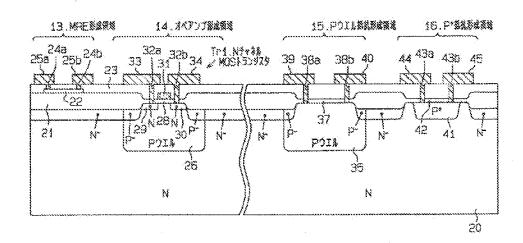
* 【符号の説明】

1 …シャフト、2 …ギヤ、4 …MRE、5 …MRE、6 …増幅回路、7 …オペアンプ、8 …ゲイン決定用入力抵抗、9 …ゲイン決定用添選抵抗、26 … P ウエル領域、41 … P * 領域、50 … 歯、51 … 歯、52 … 歯、53 … 歯、54 … 歯、55 …パイアス磁石、60 … 歯、61 … 歯、62 … 欠齒部。

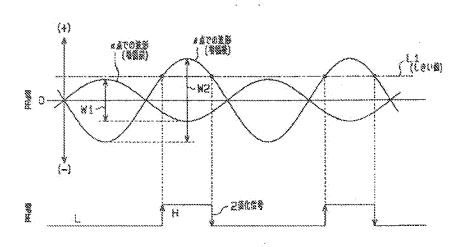


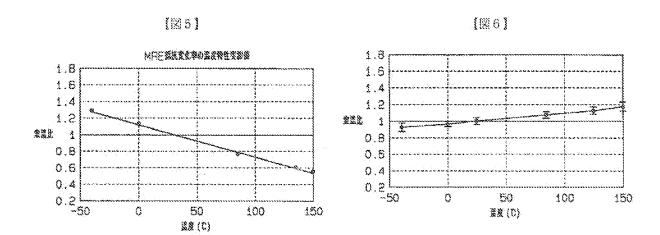
(8)

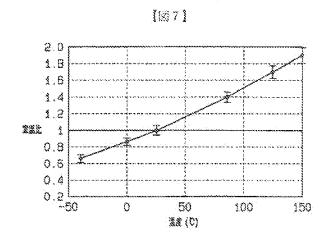
[3]

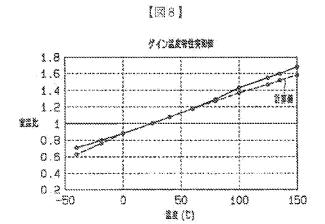


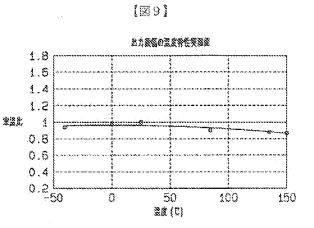
[図4]

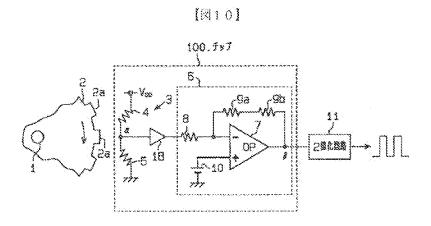


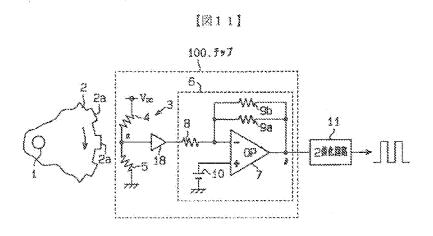




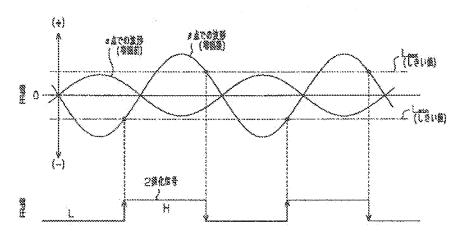




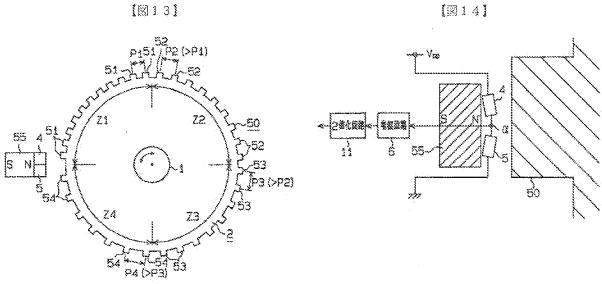




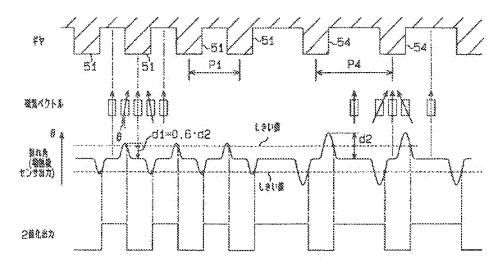
[図12]



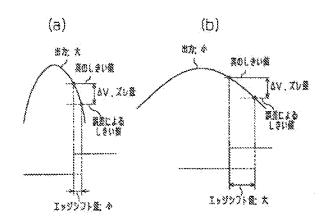
[图13]



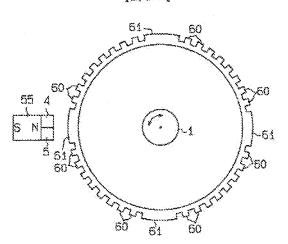
[図15]



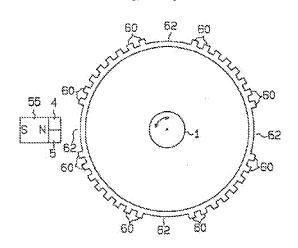
[2]16]



[图17]



[X18]



フロントページの続き

C 3		~ `	
(51)	Land	3.3	
17.12.7	13120	2.1.	

識別記号

 \mathbf{F}_{-1}

HO1L 27/22

HO3F 1/30

 Δ

H 0/3/F 1/30

G 0 1 R 33/06